# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-250607

(43) Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.CI.

G02B 6/12

(21)Application number: 62-086325

08.04.1987

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor: NOBUNAGA HISASHI

YOKOYAMA OSAMU UCHIYAMA SHOICHI

#### (54) PRODUCTION OF LIGHT GUIDE ELEMENT

### (57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To facilitate production and to improve mass productivity as well as reliability and practicability by forming the film of a light guide on a mold having the shape of a light guide element and adhering the light guide and substrate.

CONSTITUTION: The mold 10 having the shape of the light guide element is prepd. The light guide 11 is then formed on the mold 10. An adhesive agent 12 is coated on the light guide 11 and the substrate 13 is placed on the adhesive agent 12 and is adhered thereto.

Thermosetting or photosetting resins, etc., which have the refractive index smaller than the refractive index of the light guide material and act to securely adhere the substrate 13 and the light guide 11 are adopted for the adhesive agent 12. The mold 10 and the light guide 11 are finally separated from the boundary therebetween, by which the light guide element is produced. A treatment with a release agent, etc., are carried out at need according to the combinations of the light guide materials and molds in this case.











#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### English Translation of JP laid-open 63-250607

#### [Embodiments]

Referring now to the drawings, the invention is specifically described below. Fig. 1 (A) to (E) are drawings showing a basic process example of manufacturing method of the invention. First, as shown in Fig. 1 (A), a die 10 having an optical waveguide element shape is prepared. A typical example of the method for manufacturing the die 10 is shown in Fig. 2.

An optical waveguide element shape is drawn on a resist 21 coated on a glass plate 20 by electronic copy exposure, and after development, a resist mother board (B) is obtained. By etching this resist mother board and removing the resist, a glass master 20a is fabricated, which can be used as the die. The surfaces of the resist mother board (B) and mother board (D) of reverse undulation pattern is formed of an electrode film 22 using, for example, gold, and this electrode film 22 is plated with nickel by using nickel opposite electrode in a nickel sulfaminate plating solution, and thereby a nickel master 24 is obtained. In this case, the nickel master itself may be used as the die, but by similar plating process, a plurality of dies 26 may be fabricated from the master 24, and used.

Other method of fabricating the die 10 (according to file No. 20046 Patent SG1, presented on July 15, Manufacturing method of optical waveguide element, ISG Shoichi Uchiyama), may include

the method in which a magnified pattern 27 of optical waveguide element is reduced and transferred by sol-gel method, or on the basis of the die 28b obtained by this sol-gel method, a nickel master may be fabricated by the same method as mentioned above.

Next, as shown in Fig. 1 (B), an optical waveguide 11 is formed on the die  $10\,.$ 

Materials for optical waveguide may be selected in consideration of refractive index, propagation loss and other characteristics, and include hydrolytic solution of one or more types of metal alkoxide, organic silicone compound, acrylic resin, urethane resin, epoxyresin, and others. The film forming method depends on the optical waveguide materials, and includes dip coating or spin coating or the like followed by thermal curing or optical curing or the like.

Next, as shown in Fig. 1 (C) and (D), an adhesive 12 is applied on the optical waveguide 11, and a substrate 13 is put on the adhesive 12 and adhered. The adhesive 12 is smaller in refractive index than the optical waveguide material, and firmly adheres between the substrate 13 and optical waveguide 11, and a thermal or optical curing resin or the like may be used.

Finally, as shown in Fig. 1 (E), the die 10 and the optical waveguide 11 are separated from each other from the interface, and an optical waveguide element is fabricated. In this case, depending on the combination of the optical waveguide material and the die, as required, treatment by parting agent or the like

may be done.

- Die having optical waveguide element shape
- 11 Optical waveguide
- 12 Adhesive
- 13 Substrate

⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-250607

(5)Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

④公開 昭和63年(1988)10月18日

G 02 B 6/12 A-8507-2H M-8507-2H

審查證求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

光導波路素子の製造方法 の発明の名称

> 願 昭62-86325 20特

願 昭62(1987) 4月8日 23出

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 ⑦発 明 者 娾 永 尚 志

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式 偹 (72)经 明 者 Ш

会社内

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 正 勿発 眀 者 内 Ш

会社内

セイコーエプソン株式 顖 包出

会社

務 外1名 弁理士 最上 勿代 理 人

116

1. 死则の名称

光净放路器子の製造方法

2. 特斯財政の類明

協制問品ペクーンを含む光導放路素子の形状を 有する烈上に光導波路を収除する工程と、前紀光 群波路上に接符列を短前する工程と、簡配接符列 上に基板をのせて接着する工程と、前記題と前記 光頂波路との界間から両省を分離する工程とを経 て光導波路数子を形成することを特徴とする光線 被路沿子の製造方法。

3. 効明の詳細な説明

( 旅 発 上 の 利 川 分 野 )

本発明は光集積調路の作製力法に関し、特に光 斑波路州子を観過するための方法に関する。

( its at 0 at #2 )

従来の光導波路影子の製造方法としては、馬収

上に光煌波耐膜を形成した彼、マスクを用いる題 世のフェトリングラフィ工程とドライエッチング 工程により光導波路器子を作製する方法が用いら

上記のようなマスク治の利用の値に、マスクを 川いないで、レジストにレーザピームや位子ピー ムを川いて直接露光する、いわゆるマスクレス法 が採川されている。この方法は、例えば、〇、 5 μm以間のグレーティング形状を介する光導波路 器子の作製に利用されている(裏、摘原、西原、 小山:"光ディスクピックアップの光災航回路化 。、信学篇、J69-C、5pp. 609-61 5 (N 6 1 - 5 ) .

[類明が解決しようとする問題点]

しかしながら、光導波路の外部に光を取り出す グレーティングカップラのグレーティングの パ ターニングは、周期が十分に大きな場合は上述の マスクを用いる通常のフォトリングラフィにより 行うこともできるが、一般にはグレーティングは 光波はオーダの微細な周期、例えば 0.5μmが

要求されることから解放性の点で現在の紫外線館 光技術では十分な精集を得ることができない。

これに対処すべき方法として、上述の電子ビームによる直接情報法により数額パターニングを行うこともできるが、この方法でも、周知のとおり電子ビーム競光器器が非常に高値に上、1本1本の線を一筆書きのように描いていくため最重性に乏しい。

そこで本効明は上記の路問題点を解決するもので、その目的とするところは、製造が容易で休産性に優れ、かつ信頼性、実用性の高い光導致略器子の製造方法を提供するところにある。

(問題点を解決するための手段)

本 免 明 の 光 好 被 路 然 子 の 製 道 方 法 は 、 後 相 也 凸 パ ターン を 含 む 光 好 被 路 然 子 の 形 状 を 行 す る 型 上 に 光 好 故 路 を 成 縣 す る 工程 と 、 前 紀 光 好 故 路 上 に 接 籽 角 を 飲 布 す る 工程 と 、 前 紀 後 わ 剂 上 に 延 収 を の せ て 接 育 す る 工程 と 、 前 紀 型 と 前 紀 光 好 故 路 と の 好 而 か ら 詞 む を 分 雅 す る 工 程 を 終 て 光 母 故 路 影 子 を 形 成 す る こ と を 特 数 と す る。

〔尖瓶例〕

以下に図を参照して本発明を詳細に説明する。 第1図(A)~(E)は本発明の製造方法の基本 工程例を示す図である。まず第1関(A)に示す ように光母波路 洗子形状を行する型 10を用立す る。型 10の作製法として典型的な例は第2図に 示すとおりである。

ガ 9 ス 板 2 0 上 に コ - ティ ン グ し た レ ジ ス ト 2 1 に 1 に 1 で で で っ 露 光 に よ り 光 坪 被 路 光 子 形 状 を 値 値 し 、 見 体 妆 、 レ ジ ス ト 和 館 (B) か を 初 る 。 こ の レ ン ス ト 垣 館 を エ ッ チ ン グ し 、 レ ジ ス ト を 除 法 町 レ ン ス ト 垣 館 を エ ッ チ ン グ し 、 レ ジ ス ト を 除 法 町 レ ン ス ト 垣 館 を 正 ま り ガ ラ ス マ ス ク ー 2 0 a が 作 製 さ れ 配 配 配 (B) か る こ と が で き る 。 ま た 、 前 紀 レ ジ ス ト 取 配 配 (B) と 世 ら め 運 本 り で と の 田 楠 蝶 2 2 上 に ス ル フ ァ ミ ン 酸 ニ ッ ケ ル メ ッ キ を 摘 中 で ニ ッ ケ ル 対 向 田 体 を 川 い ニ ッ ケ ル メ ァ キ を 摘 す こ と に よ り ニ ッ ケ ル マ ス ク ー 2 1 が わ ら れ で あ 。 こ の 場 合 、 堅 と し て ニ ッ ケ ル マ ス タ ー 自 体 を 川 い て し よ い が 、 同 様 な メ ッ キ 処 即 で マ ス ター 2

4 から複数の型 2 G を作製し、これを用いてもよい。

型 1 0 を作 製する他の方法としては、 (整則NO . 2 0 0 4 6 特 許 S G 1 、 7 月 1 5 日 4 出 、 光 時 数 路 光 子 の 観 遺 方 法 、 1 S G 内 由 正 ー ) に 従 い、 ソ ルー ケ ル 法 に よ り 、 光 期 被 路 光 子 の 拡 大 バ ターン 2 7 を 縮 少 転 写 す る 方 法 、 あ る い は 、 この ソ ルー ケ ル 法 で 得 た 型 2 8 b を 孫 に 、 所 起 と 時 様 の 方 法 で ニ ッ ケ ル マ ス ター を 作 製 す る 方 法 も 採 川 で きる。

次に、即1回(B)に示すように型10上に光 均波路11を形成する。

次に卸り図(C)、(D)に示すように耐記光明波路11上に後行列12を動布し、この後行列12を動布し、この後行列12 は光明波路14より回近率が小さく、最級13と光明波路11とを動間に接行する6ので、熱あるいは光硬化樹脂等が採用できる。

最後に部1 図(E)に示すように配10と光切破路11との外面から同ちを分配し、光切破路然子を作製する。この場合、光切破路材料と型との組合わせにより、必要に応じて雕型部等の処理を行なうとよい。

前、実施例は一つの例示であって、本施側の製造方法の本質を逸脱しない範囲で、種々の変更あるいは改良を行ない得ることは智易に組像できる。

以下、第1回の工程に従って光視被略累予を製造した具体例を示す。

実相例 1

S i ( O C 。 II 。 ) 。 を加水分解し、その加水分解的液を抑る図(Λ)に示すような銀光グレー

チェングカップラの拡大パクーンを打する型に接触させ、ゲル化させた。その後、乾燥、焼精を行ないガラス開離を得、上記のようにニッケルメッキすることにより、ニッケルマスクーを作製し、これを型10aとした。

第3図(B)に示すように増配に半埠休レーザ31を貼合し、埠放光32を助振したところ、グレーティングカップラ30aからの出射光の集光

を確認した。

灾 施 例 2

電子ピーム 解光により 第4図 (人) に示すよう なグレーティングレンズをパターニングすること により作製したガラス原盤を型10ちとし、この 烈106上に、光導波路11としてメチルインブ チルケトンとモノクロベンゼンの1:1混合液を 用いて溶液状にしたボリメチルメククリレート (刷折率1.40) を10,000 r.p.mの スピンコートにより、1. 5 μ m 動布した。3 0 分問目然乾燥した後、100℃で乾燥した。次に 佐行剂12として網折準が1、17の紫外線硬化 型ウレクン数性アクリレート樹脂を光導放路11 上に3μmスピンコートし、その上に延収13と してシリコン技板をのせた。超高圧水銀灯を用い て紫外線を型と光導波路が接していない型の裏面 から川引し接符させた。その後、烈106と光灯 政路11との外面から両数を分離し、不要路を切 斯原虫し、韓国を研歴した。

節4 図(3)に示すように韓面に半度体レーザ

3 1 を結合し、母故光 3 2 を励協したところ、グレーティングレンズ 3 0 b のレンズ作用を確認した。

(公明の効果)

以上述べたように本類別によれば、光卓被除子形伏を打する烈士に光埠被除を成成し、さらに光切破路を成成したさらに光切破路を成成し、さらに光切破路界子を分離することにより、製造が容易で原理性、信頼性、実用性等に優れた光棹被路界子を製造することができるという大きな効果を打する。

また本勢明の光斑波路器子の製造方法によれば従来のマスクを用いたリングラフィ技術では得られなかった機能パクーンを含む光斑波路器子も、低子ピームによる直接情間近やソルーケルはほるおかしたより物に複数でき、同時に、低子ピームによる直接情間がのような1対1複数を繰り返すだりの原理性に乏しい製造法ではなく、1つの型内に数例の光斑波路器子を複数す

ることができるという利点も行する。

さらに水焼明の製造方法によれば、型を変えるだりで種々の形状の複数路を原産性よく製造できるという利点を行する。

#### 4.図面の簡単な説明

実権例を脱りするもので (A) は主要折 間 図と 平 間 図、 (B) は主要斜 根 図。

10 …光净被野船子形状を打する型

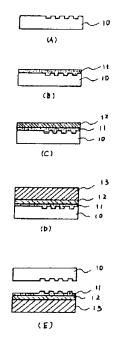
10 a … 果光グレーティングカップラーバクーンを含む光母波路 男子形状を打する型10 b … グレーティングレンズバターンを含む

光 埠 波 路 影 子 形 状 を 行 す る 型 1 1 … 光 భ 波 路

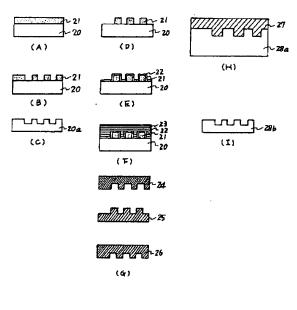
12… 运行剂

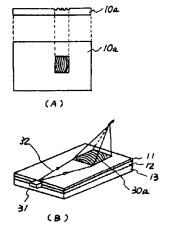
### 特開昭63-250607(4)

13…据版 2 0 … ガラス仮 2 0 a ··· # 5 2 7 2 9 -2 1 … レ ジ ス ト 2 2 ... 12 14 12 2 3 … メッキ 周 2 1 ... マ ス タ ー 2 5 ... 7 9' -2 0 ... 12 11 27…光波路恭子形状の拡大パターンを行する 28 a… 企同アルコキシドの加水分解溶液 28 b … ゾルーグル法で行られた型 30 a… 集光グレーティングカップライターン 306…グレーティングレンズパクーン 3 1 … 半 森 休 レ ー ザ 3 2 … 収放光 山頭人 セイコーエブソン株式会社 代則人 介理士 反 上 数 他 1名 高

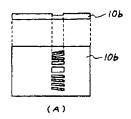


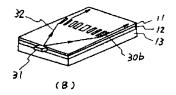
第1四





第 3 図





第 4 図